



ServMAX® TS20-H5

产品概要

- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器
- 搭载2张主动散热GPU, TGP up to 600W
- 支持10块内置硬盘
- 双80PLUS全模组电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视觉AI与智能体、AIGC生成

生物化学AI模拟、气候和天气建模

数字孪生、金融智能分析

云游戏与智能交互系统

视频智能分析、3D生成与数字人等

产品特性

强劲性能

双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器，搭载2张主动散热GPU，TGP可达600W，提供稳定高效的计算能力，轻松应对高负载计算与多场景业务需求。

大容量存储

支持6块3.5"，4块2.5" 内置硬盘以及NVMe M.2扩展，配置灵活，兼顾主流场景下的容量与性能需求。

PCIe5.0协议

与PCIe4.0相比，PCIe5.0带宽翻倍，x16双向带宽高达128GB/s，大幅提升数据传输效率，充分释放GPU与高速存储性能。

处理器	- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器 - cTDP up to 500W
内存	- 16 x DDR5 DIMM - Up to 1.5TB DDR5 RDIMM
GPU	- 支持2张GPU, TGP up to 600W
扩展槽	- 5 x PCIe5.0 x16 slot
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 6 x USB3.0 - 1 x COM - 1 x VGA
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM模块 (SPI)
存储	- 6 x 3.5" /2.5" + 4 x 2.5" 内置硬盘 - 2 x NVMe M.2 (2280/22110)
机箱	- 塔式
尺寸	- 623mm x 258mm x 568mm(H x W x D, 含滚轮)
电源	- 双80PLUS全模组电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Ubuntu Linux、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows Server等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

